

2024 年度(公社)精密工学会秋季大会関連事業
「新技術講演会－産学・産産連携への集い－」参加募集のご案内

本年度の秋季大会でも、企業の皆様に精密工学分野の研究機関との共同研究や関連企業とのビジネス交流の機会を提供させていただくため、標記講演会を開催します。

基調講演では、「微細化の限界」と言われる半導体製造装置の新たな技術の変化についてリーディング企業である東京エレクトロン株式会社よりご講演をいただきます。

また、日本のものづくりを支えている中堅・中小企業を支援することを目的として創設された「精密工学会ものづくり賞」を受賞された企業から、受賞対象となった製品・技術等の紹介を行っていただきます。

この講演会は、会員、非会員を問わず、ものづくりに関係する研究者と企業の方の交流を深めて頂き、企業の皆様にとって産学・産産連携のきっかけの場となることを期待して開催いたします。一般の方や学生の皆様も是非ご参加ください。

主催：公益社団法人精密工学会

日時：2024年9月4日(水) 15:30～17:35

会場：岡山大学 津島キャンパス(岡山市) A室(A21 講義室)

司会・進行：(株)ジェイテクト 武田 稔(賛助会員の会 運営委員会幹事)

基調講演			
15:30～15:35	精密工学会 会長挨拶	大阪大学	山内 和人
15:35～16:20	基調講演「半導体製造装置メーカーの挑戦 ～技術変化点、多角化・多様化した市場要求への対応～」	東京エレクトロン	早川 崇
16:20～16:25	休憩		
先端企業・技術紹介セッション「ものづくり賞受賞講演」			
16:25～16:30	精密工学会「賛助会員の会」会長挨拶	(株)小坂研究所	小坂 伊一郎
16:30～16:35	精密工学会ものづくり賞について	京都大学(本会副会長)	松原 厚
16:35～16:55	ものづくり賞 最優秀賞講演 「ガラス成形用高熱膨張新硬質材料の開発および超精密加工技術の確立」	富士ダイス株式会社	林 佑樹
16:55～17:15	ものづくり賞 優秀賞講演 「バインダレス CBN 工具の開発」	住友電工ハードメタル株式会社	沖田 淳也
17:15～17:35	ものづくり賞 優秀賞講演 「工場の環境特性を利用した工作機械の熱変形抑制」	高松機械工業株式会社	鈴木 直彦
17:35～17:40	精密工学会 副会長挨拶	東京電機大学	松村 隆

【連携企画】 半導体製造技術シンポジウム：10:00～12:40

同日 10:00 から同会場にて半導体製造装置開発の最前線」と題して、業界トップクラスの技術者による半導体製造に欠かせない技術の解説が予定されています。合わせて、ご参加ください。

- ・講演会参加費：無料（会員、非会員を問いません）、事前申込制
- ・申込み期限：2024年8月26日(月)
- ・申込み先：公益社団法人精密工学会（URL：<https://www.jspe.or.jp/>）
- ・申込み方法：https://www.jspe.or.jp/supporting_member/#schedule または、
右のQRコードの「参加申込フォーム」よりお申し込みください。

お申込み

